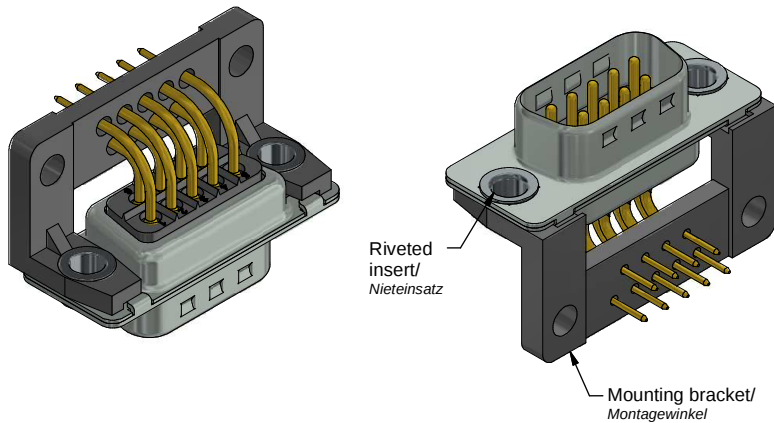
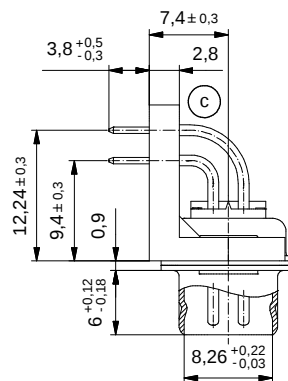
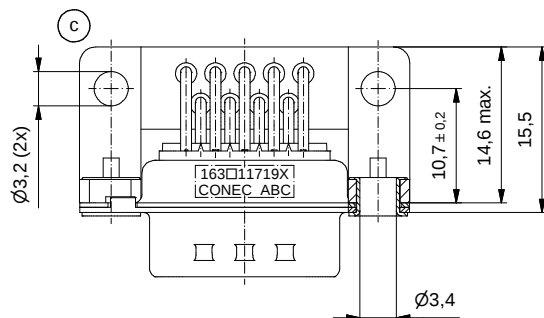
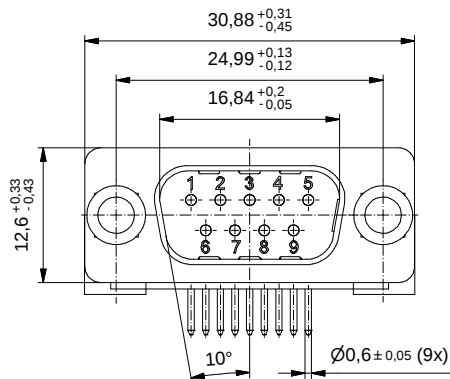
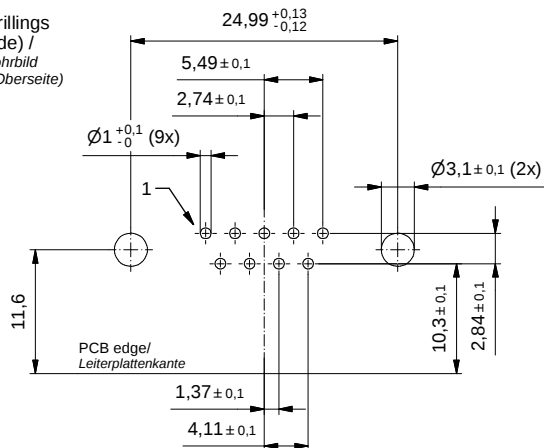




PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



Technical specification: Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/ Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Mounting bracket/ Montagewinkel:	PBT GF UL 94 V-0
Riveted insert/ Nieteinsatz:	Cu alloy, Sn

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
163A11719X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
163B11719X	2	20 µin hard gold over min. 50 µin nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
163C11719X	1	30 µin hard gold over min. 50 µin nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

Index: c Ä7180 20.03.2018 J.L.	Scale/Maßstab: 2:1	dim. in mm	D-SUB Male 90° 9pos. 0.370 inch angled with mounting bracket and riveted insert D-SUB Stift 90° 9pol. 9,4 mm abgewinkelt mit Montagewinkel und Nieteinsatz	dwg no / Z.-nr.: 16K1A1959	DIN- A3
Status: InBearbeitung					1 / 1
RoHS compliant/konform					

CONEC